



力士科技(4923)掛牌上櫃新聞稿

## MOSFET 設計黑馬—力士今日每股 61.88 元掛牌 開盤漲幅達 23.63%

### 全球 MOSFET 需求高漲 新技術導入、擴大應用拓展 力士未來營運蓄勢待發

2022 年 3 月 14 日，新北

台灣 MOSFET 技術集成電路設計之先驅廠商力士科技股份有限公司(以下簡稱力士，股票代號 4923)於今日(3/14)掛牌上櫃，隨著全球掀起晶片缺貨潮，加劇 MOSFET 市場缺口擴大，憑藉力士擁有高效能 MOSFET 設計能力、專利、專屬晶圓代工廠與封測廠製程平台，並已成功與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能，看好公司近年積極布局多項專利持續導入新款 MOSFET 產品應用，以及擁有國際廠商之認證及採用，助力公司擴大多元領域接單布局等效益展開，有望帶動力士整體營運保持良好成長力道，激勵今日股價以 76.50 元開出，開盤漲幅並達 23.63%。

力士擁有深厚中低壓 MOSFET 研發設計，為業界少數擁有共 91 件豐富專利布局，並與專屬晶圓代工廠與封測廠之「封閉式製程平台」滿足客戶高客製化產品需求，奠定力士高度市場競爭優勢，尤其近幾年戮力推動公司業務轉型策略，並加速推進多項專利並結合先進製程技術取代舊有毛利率較低之產品，挹注公司整體營運獲利能力大幅精進，尤其今年受惠 PC/NB、手機及電池等應用領域主要客戶仍保持高度拉貨需求，帶動力士單月營收已連續二月繳出歷史新高之優異成績，2 月營收達 1.05 億元，並大幅年增 60.73%。

力士總經理鍾明道指出，看好公司專利技術布局、開拓具有市場成長前景應用領域業務、並持續積極開創新商業模式、切入藍海市場等有望陸續邁入收割期，尤其力士繼 2021 年已取得國際筆電品牌 HP 充電變壓器(Adapter)之台灣唯二 MOSFET 合格供應商，更於 1 月成功喜獲全球前三大筆電品牌之一的 DELL 小訊號 MOSFET 合格供應商資格，有助於擴大旗下 MOSFET 產品市場滲透率，並持續深化與既有客戶共同合作開發瞄準快充、車用、充電樁等符合未來市場高度需求應用之 MOSFET 產品，將有助公司整體營運保持良好的成長動能。

展望 2022 年第一季，力士看好去年持續耕耘電源供應器、鋰電池等產業應用，且主要客戶亦持續加大訂單量能，尤其，看好筆電、手機等快充商機持續發酵，帶動充電器產品朝體積小、多孔式、高功率、高效率、以及採用第三代半導體 GaN(氮化鎵)、SiC(碳化矽)材料導入等快充規格需求演進，除力士已有 MOSFET 30V 系列快充充電器領域銷售實績並持續創造銷售挹注，將規劃預計第二季針對 MOSFET 100V 系列進行客戶認證送樣階段，有助於進一步堆疊未來電源供應器領域業務訂單表現，創造未來營運更上層樓。

#### 新聞聯繫人：

力士科技 發言人 鍾秉家 (02)8976-9223 ir@force-mos.com

IR Trust 副總 鄭友慈 (02)2585-5701/0931-914467 sandy@ir-trust.tw



力士科技(4923)掛牌上櫃新聞稿

**關於力士科技：**

力士科技(股票代號：4923)成立於 2007 年，為台灣無晶圓廠專業功率電力電子元件與製程開發設計公司，主要營業項目為溝槽式功率金氧半功率場效電晶體（Trench Power MOSFET）之研發設計，目前公司在美國、台灣、中國等地皆在進行溝槽式 MOSFET 與元件專利申請，並已取得 91 項專利認證。

憑藉多年專業經驗執行監督及調整製程，完全掌控產品良率及縮短生產週期，公司不斷擴展銷售市場領域，積極投入設計開發新的優良產品，並深信不斷精進是維持領先的唯一方法，目前擁有類比 IC、MOSFET、肖特基二極體和被動零件等銷售項目，其中 MOSFET 製程主要使用先進的 0.25/0.18/0.13  $\mu\text{m}$  製程技術，全方位應用在低壓及中、高電壓領域，廣泛應用在筆記型電腦、主機板、顯示器、數位相機、手機通訊等 3C 產品線路設計，公司仍將致力於創新技術、追求卓越，以成為產業標竿為目標前進。

**聲明：**

本文件及同時發佈之相關資訊內含有預測性敘述。除針對已發生事實，所有力士(以下簡稱本公司)未來經營業務、可能發生之事件及展望(包括但不限於預測、目標、估算和營運計畫)之敘述皆屬預測性敘述。預測性敘述會受不同因素及不確定性的影響，造成與實際情況有相當差異，這些因素包括但不限於價格波動、實際需求、匯率變動、市占率、市場競爭情況，法律、金融及法規架構的改變、國際經濟暨金融市場情勢、政治風險、成本估計等，及其他本公司控制範圍以外的風險與變數。這些預測性敘述是基於現況的預測和評估，本公司不負日後更新之責。